

中信證券主辦「晟銘電四」可轉債競拍 今日開始投標

日期：2024/10/

中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）主辦晟銘電子科技股份有限公司（簡稱「晟銘電」，股票代號 3013）發行之 3 年期有擔保可轉換公司債（簡稱「可轉債」）「晟銘電四」（債券代號 30134），採競價拍賣方式承銷，今（1）日開始投標，競拍底標價為 101 元，投標期間為 10 月 1 日至 10 月 3 日共三個營業日，預計 10 月 7 日開標、10 月 17 日於櫃檯買賣中心掛牌。

「晟銘電四」有擔保可轉換公司債，共發行 5,000 張面額新臺幣 10 萬元之債券，發行總面額為新臺幣 5 億元，扣除依法承銷團保留自行認購 750 張，餘 4,250 張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率 102.1%，轉換價格為 144.5 元，每人最高得標張數合計不超過 425 張。

晟銘電 1976 年成立，2006 年於臺北市內湖設立科技企業總部，主要銷售電腦機殼、伺服器機殼及行動裝置零組件，伺服器營收占整體營收逾九成，晟銘電生產據點分布於臺灣及中國大陸，主要製造基地位在中國大陸東莞與寧波，臺灣中壢廠今年也正式投產。本次籌資目的為轉投資泰國子公司及償還銀行借款。透過轉投資泰國子公司興建東南亞生產基地，主要生產高階伺服器機殼等產品，預估今年第四季進廠安裝產線設備並試產，明年正式開出產能。

資策會產業情報研究所（MIC）今年 1 月指出，2022 年至 2027 年全球人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）為 24.7%，AI 熱潮持續帶動全球伺服器需求，隨著輝達即將推出 Blackwell 架構的 GB200 AI 晶片，系統廠將以整機櫃的方式出貨，晟銘電今年積極開發整機櫃產品，並在 COMPUTEX 展出搶攻商機。受惠 AI 市場需求大增，帶動基本面揚升，股價頻創新高，晟銘電截至今年 8 月累計合併營收為新臺幣 59.02 億元，年增率 48.21%，展望 AI 伺服器機殼、機櫃需求提升，晟銘電將持續耕耘水冷機櫃，可望隨 AI 成長帶動公司整體業績。

中國信託證券看好 AI 產業發展，積極協助相關供應鏈籌資，除了 AI 液冷機櫃晟銘電、光訊號連接器的正凌（股票代號 8147），專業軟板廠圓裕（股票代號 6835）將接力籌資，中信證券將持續提供上市櫃公司更多元籌資管道，協助企業改善財務結構、擴展營運規模，共創產業榮景。